台新日本半導體ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

# 元低價入手,參與「世界」頂尖」企業

10元發行價

首檔發行價10元 日股ETF

領先者

首檔日本半導體ETF

迎息者

首檔具收益平準金機制 日股ETF

# Japan

# 日本好棒 一鳴驚人





(左)資料來源:Bloomberg,當地貨幣計價,資料日期:2023年全年度為2022/12/30~2023/12/29,2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、台灣半導體指數使用全市場半導體指數(右)資料來源:Bloomberg,日圖計價,資料日期:2019/5/23~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、台灣半導體指數使用全市場半導體指數(右)資料來源:Bloomberg,日圖計價,資料日期:2019/5/23~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index、東證指數採了okyo Stock Price Index。【本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費):或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】【本基金追蹤指數之發布日為2024/1/8,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能即可能 與回測結果有所差異。】

# Expert

# 全球市佔第一,日本設備廠術有專精

半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆且能持續使用者回饋更新,使後進者難以追趕,成為日本半導體產業背後的冠軍。

IC製造製程設備 前段 IC製造製程設備 後段 光掩膜 晶圓 封裝測試 成品 覆膜 光刻膠塗布 蝕刻 晶圓檢測 切割 製造&光刻 東京威力科創 雷泰光 迪恩士半導體 迪思科 愛德萬測試 東京精密 極紫光 全球最大自動化測試 塗布/顯影市佔率第一 濕式清洗設備 切割抛光 探測機、磨邊 全球逾九成 獨步技術 市佔率第一\*\* 最大廠商 設備供應商\*\*\*

資料來源:日經中文版、台新投信整理。\*資料來源:東京威力科創官網 https://www.tel.com/corporatesummary/zh-tw.html。\*\*資料來源:Screen官網 · Semiconductor Manufacturing Equipment General Catalog\_April 2024 Digital issue。\*\*\*資料日期: 愛德萬測試官網。【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。】

# Trend

# 勢不可擋 一夫當關

# 日本政府領航



## 股市改革 東證改革計畫

股價淨值比(PBR)不到1的企業,必需提 出改善計畫,否則將面臨下市,促使企業 推出庫藏股計畫與提高股利率。



### 產業改革 半導體與數位產業戰略

受到新冠影響,日本政府強化數位轉向,喊 出日本半導體企業營收從2020年的5兆日圓 提升至2030年15兆日圓,並積極引進外資投 資,包括台積電熊本廠。

市場買單

外資湧進日股 今年來買超 達5兆日圓

(左)資料來源:台新投信整理、東京證交所(TSE)、日經中文網,資料時間:2024/1。(中)資料來源:日本經濟產業省、台新投信整理,資料日期:2023/6。(右)資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/1~2024/5/17(日本財務省每周發布)。 【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情况而定。】



# 100951日本半導體產業共榮圈,聚焦日本高純度半導體ETTF

### 00951 追蹤NYSE FactSet日本半導體指數編製規則

日本股票 二流動性篩選 二

產業初篩

東京證券交易所掛牌交易之普通股

- 股票總市值至少50億日圓(含)以上;
- ② 近三個月平均每日交易值達5,000萬日圓(含)以上

公司營收1/4含以上來自FactSet RBICS Level 6 之半導體相關產業

依據營收來自於FactSet RBICS Level 6半導體相關產業程度分類:

- ① 優選企業:總營收≥50%來自半導體相關產業
- ② 備選企業:25%≤總營收<50%來自半導體相關產業

市值排序

ILLL

營收純度

分類

將優選企業及備選企業依市值由大到小排序;前50名優選企業納入最終指數。若優選企業少於50檔,則選擇市值排序最高的備選企業,補齊50檔成份股。

• 權重決定

選定50檔成分股後,依據「優選企業」、「備選企業」 業」進行調整,優選企業市值權重×1、備選企業市 值權重×0.5,調整後市值則決定投組最終權重。



### 鎖定日本半導體優選股

單一股票權重上限為15%、前五大成分股總權重 上限為60%,精選50檔成分股!

資料來源:ICE、台新投整理。註:文中所指市值均為自由流動市值

### 前五大持股

名稱	產業地位	權重
東京威力科創	日本最大半導體設備 廠,塗布/顯影設備 市 <b>佔率第</b> 一	17.8%
瑞薩電子	<b>全球最大</b> 汽車晶片製 造商之一	15.0%
愛德萬測試	全球最大自動化測試 設備(ATE)供應商	12.1%
迪思科	全球半導體精密加工 設備商,業界 <mark>市佔率</mark> 第一	8.4%
迪恩士半導體	全球濕式清洗設備 <mark>市</mark> <b>佔率第一</b> 之供應商	7.6%

資料來源:ICE, 台新投信整理,產業地位參考各公司官 網,資料日期: 2024/4/30。【上述個股僅供舉例,未有 推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市 場情况而定。】



預計掛牌日

# 聚焦全日本半導體龍頭企業,參與日股黃金新篇章

**長線趨勢** 單位: +億美元 127.87 預估年複合 成長率**4.1%** 2029預估

評價不貴			股價淨值比	本益比
日美台近期股價搶眼,但 從日股代表性的東證指數 評價面來看仍相對不貴。		日本東證指數	1.45	16.66
		美國S&P 500	4.81	23.27
		台灣加權指數	2.45	23.46



(左上)資料來源:半導體設備:市場佔有率分析、產業趨勢與統計、成長預測(2024~2029),資料日期:2024/2/15。(左下)資料來源:Bloomberg,資料日期:2024/5/29。(右)資料來源:Bloomberg,自圖計價,資料日期:2018/12/28~2024/5/23。日本半導體指數採NYSE FactSet Japan Semiconductor Index。 [本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金難以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。]

## 台新日本半導體ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

標的指數 NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)

成立日前(IPO) 最低申購金額

新臺幣10,000元或其整數倍數

上市日後(含)初級市場 最低申購(買回)單位

50萬個受益權單位數或其倍數

ない、「小子」という。 資料來源:台新投信。【本基金可分配收益之分配,於本基金成立日起屆滿九十日(含)後,經理之习應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。詳細基金收 益分配說明請參閱公開說明書)本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等 級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險,投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資量金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。\*\*本基金持股之股利配發時間及多 個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每年做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可 能為收益平準金。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時需一併注意基金淨值之變動。經 理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額,故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每年發放收益分配為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨 之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【台新投信獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效。惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之緩效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間,基金價格沒動所產生折/搭價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受透憑證之上市買賣,應依臺灣證養交易所有關規定辦理。本基金與採檢動工管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資網效將視其追蹤之標的指數之是勢而定。其追蹤之指數價格波動劇烈時,是金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖採物計數裁操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期資及股票對市場信息反應不一所產生的資格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值的能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。經許可使用來源(EC Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)、「外XSE FactSet) 係(CE Data或其關係企業之服務、商標,且已與NYSE FactSet 日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)(以下稱「指數」)一併授權以供台新投信針對台新日本半導體ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)使用之。台新投信或指數追蹤一般市場續效之能力,不作任何相關聲明或保證。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。(CE Data及其供應商對於指數、指數數據或其包含之資訊、與之相關或衍生之資訊、就作定自行產根與的